

# 2026 第五届全国电子信息材料与器件大会

National Conference on Electronic Information Materials and Devices

## 邀请函

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士：您好！

热忱欢迎您参加“2026 第五届全国电子信息材料与器件大会暨“电子信息与未来”科学家论坛”。

“全国电子信息材料与器件大会”是由电子信息材料与器件专家委员会组织发起召开的全国性学术会议，每年举办一次，是领域内卓有成效的学术交流平台和新成果发布渠道。

会议旨在通过聚集国内科技工作者及产业单位，围绕领域内研究的重点、热点、前沿及关键共性科学问题展开研讨，分享最新成果，探讨基础研究思路和优先发展方向，推进技术进步和产业化协同，把握科研和产业的发展趋势，推动产学研合作与跨越发展。

在此，我们诚挚地邀请您出席，您的参与和帮助，是大会成功的重要保证。现将有关安排告知如下：

一、时间、地点：2026年4月10-13日 杭州市

二、会议官网：<https://chinamaterial.mike-x.com/dyjBy>

三、组织机构

主办单位：电子信息材料与器件专家委员会、全国电子信息材料与器件大会组委会、材料平台

承办单位：北京新促高科材料技术中心、北京高科前沿科技发展中心

名誉主席：沈学础、褚君浩、姜德生、于明、徐洪坤

大会主席：王雪华、陈广学、董晓臣、龙桂鲁、杨银堂、张大伟、张淑芬、单光宝、曾和平

四、会议内容（包括但不限于）

半导体与电子技术；电子信息与智能传感；光电子材料、器件与集成；集成光子学、光子材料与器件；激光技术、激光材料与器件；光电探测；电子信息与生物医学应用；其它

五、会议注册（食宿自理）

| 注册类型 | 3.20 日前 | 现场   | 付款方式   |
|------|---------|------|--|
| 普通代表 | 3000    | 3200 | 1、户名：北京新促高科材料技术中心<br>账号：158555130<br>开户行：中国民生银行股份有限公司北京石景山支行<br>2、户名：北京高科前沿科技发展中心<br>账号：9550880223115100198<br>开户行：广发银行股份有限公司北京和平里支行 |
| 会员代表 | 2800    | 3000 |  |
| 学生代表 | 1800    | 2000 |  |
| 企业代表 | 3200    | 3500 |  |
| 线上参会 | 1500/人  |      |  |

现场收费说明：现场注册（缴费）代表，由“会务服务有限公司”收取会议费并开具发票

